# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-073847

(43) Date of publication of application: 09.03.1992

(51)Int.CI.

H01J 37/06 H01J 37/12

H01J 37/317 H01L 21/027

H01L 21/265 H01L 21/66

(21)Application number: 02-186396

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

12.07.1990

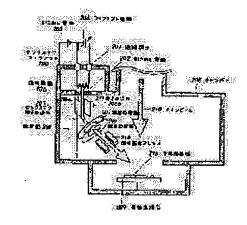
(72)Inventor: OBUSE KAZUHIRO

#### (54) ELECTRON RADIATION DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To highly precisely work a material without metallic contamination of a material to be irradiated with electron by deflecting only the emitted electrons by a deflecting mechanism to fly to the material.

CONSTITUTION: An electron flow 219 drawn from a tungsten filament 200 is deflected by a deflecting electrode 206. The tungsten atom 207 emitted from the tungsten filament 200 straightly advances without being deflected and reaches the inner wall of a chamber 28. The deflected electron flow 207 is introduced into a decelerator 210, and the electron flow 219 regulated in kinetic energy is subjected to focusing degree regulation by a quadrupole electron lens 214 so that the radiation range of electron is conformed to the radiation range of an ion beam 218. Thus, no unnecessary metal is contained in a part to be radiated with electron, and processing such as charge particle implantation can be conducted to a material, and a high performance material can be produced.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-73847

®Int.Cl.⁵	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成4年(1992)3月9日
H 01 J 37/06 37/12	. Z	9069-5E		
37/317 H 01 L 21/027 21/265	Z	9069-5E 9069-5E		
21/66	С	7013-4M 7738-4M H 01 7013-4M 審査請求	21/30	D 341 Z 『求項の数 3 (全4頁)

会発明の名称 電子照射装置

> ②特 願 平2-186396

願 平2(1990)7月12日

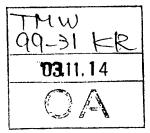
@発 明 小 伏 和宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 松下電器産業株式会社 人 個代 理 弁理士 栗野 重孝

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名



- 1. 発明の名称 電子照射装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1)電子を発生する機構と、前記電子を発生 する機構から電子を引き出す機構と 前記引き出 された電子を偏向する機構とを有し 前記電子を 発生する機構と電子被照射部位とが互いに見通し の位置に無い構造を有する電子照射装置。
- (2)引き出された電子の運動エネルギーを制 御する加減速機構を有する特許請求の範囲第1項 記載の電子照射装置。
- (3)引き出された電子の軌道を制御するレン ズ機構を有する特許請求の範囲第1項または第2 項記載の電子照射装置。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は電子を発生して物品に電子を照射する 装置に関するものであり、 さらに詳述すると、 荷 電粒子加速機などにおいて 被照射物表面に正の

電荷が薔積することで 静電気力により荷電粒子 照射の面内均一性を損なわないよう 電子を照射 して正の電荷を中和する装置で 特に被照射物表 面に不要な不純物を混入させる事なく電子を照射 L、電子被照射物を高精度に加工せしめる電子照 射装置に係るものである。

### 従来の技術

イオン注入装置などの荷電粒子加速機において 物品に正の荷電粒子を注入すると 物品の表面に 正の電荷が蓄積し物品表面が正に帯電する。 正の 電荷どうしには反力が作用するため 続けて正の 電荷を注入しようとする時 物品表面全体に均一 な濃度で注入することが困難となる。 そこで、物 品の付近にタングステンなどの高融点金属製のフ ィラメントを設置し フィラメントからの熱電子 放出によって物品表面に電子を照射し 物品表面 の帯電を中和する技術があった。 この技術に関し フィラメントから放出された熱電子の運動エネル ギーが大きく、 これによる物品の損傷が問題にな ることがあり、 放出された熱電子をアルミニュー

ム製のターゲットに一旦照射し、このターゲット から放出される低エネルギーの二次電子を物品に 照射する技術があった。

第3図にこの一例として一般に市販されている 大電流イオン注入装置用のエレクトロンシャワー の概略を示す。 同図は被照射物品側からエレクト ロンシャワーを通してイオン発生原方向を臨んだ 状態を示す。 タングステンフィラメント100を加熱 して熟電子110を放出させる。 アルミニュームター ゲット120には タングステンフィラメント100に 対し+3007のバイアス電圧130が印加してあり、放 出された熱電子110はこのバイアス電圧130に加速 されて約300eVの加速エネルギーをもってアルミニ ュームターゲット120に衝突する。 すると、アルミ ニュームターゲット120から数eV~致+eVのエネル ギーを有する二次電子140が放出される。 アルミニ ュームターゲット120はお椀状に加工してあり、 質 子被照射物品の被照射部位に二次電子140が収束し て照射されるようになっている 以上のエレクト ロンシャワー各構成物はステンレスフレーム150で

保持されており、 イオンビームは開口部160を通して電子被照射物品に照射される。

発明が解決しようとする課題

物品が 例えば半導体基板である場合 このような 金属が混入することによりエネルギーバンド 中に不要なエネルギー単位が発生 し そのために

不要な弱れ電流が流れたり、 キャリア寿命が短路 したりするなど電気的特性が劣化し、 所望の性能 の半導体装置を製造することが困難であった。

課題を解決するための手段

この課題を解決するために本発明は 電子を発生する機相と 前記電子を発生する機構から電子を引き出す機構と 前記引き出された電子を偏向

する機构とを有し、前記電子を発生する機构と電子被照射部位とが互いに見通しの位置に無い構造を有する電子照射装置である。

作田

実 施 例

以下 本発明の電子照射装置を 半導体基板へのイオン注入装置に設置されたエレクトロンシャ ワーによる実施例によって 第1 図を参照して詳 細に説明する。

タングステンフィラメント200とタングステンメ ッシュで構成された引出し電極202との間は 短絡 しないだけの距離をおき、 なおかつ引出し電極 20 2が正の電位になるように引き出し電源 2 0 3 によ り3007のパイアス電圧を印加する。 この電圧は機 器の構成に応じて数十∨から数百∨の間で適当に 設定して構わない ただし 引出し電極202から引 き出された直後の電子の運動エネルギーはこの電 圧で規定される。 またこの電圧が高い程 電子の 引き出し効率は高くなる。 引き出し電極202の幅は タングステンフィラメント200と半導体基板216と が見通しの関係にならないようできるだけ狭くす る タングステンフィラメント200には電圧可変の フィラメント電源204が接続される。 この電圧によ りタングステンフィラメント200からの熱電子放出 母が規定される。 引き出された電子の流れ 219は偏 向電極206a,206bに印加された静電界により偏向さ れる このときタングステンフィラメント200から 放出されたタングステン原子207は 電荷を有さな

いため偏向されず直進してチャンバー208内壁に到 達する このたぬ この後の電子軌道上にはタン グステン原子は混在しない。 偏向電極206による電 子の軌道偏向角度は10度ないし40度程度に設定す れば十分効果があるが 装置の小型化などのため にそれ以上の偏向角にしても良い。 電子の流れ21 9が正確に電子被照射部位である半導体基板216に 向いていればよい 偏向された電子の流れ219は炭 速器 210に 導入される 凌速器 210では 偏向電極 206に近い方の電極 211に対し 偏向電極 206に遠い 方の電極212に正の電位250Vを印加した。 この電位 と引出し電極202の電位の差分すなわち50Vが電子 の加速電圧となり、 運動エネルギーを規定する。 従って、この場合電子の運動エネルギーは50eVで ある。 この運動エネルギーを規定された電子の流 れ219は四重極電子レンズ214により集束度を調整 される。 電子の照射範囲がイオンビーム218の照射 範囲に一致するように四重極電子レンズ214での集 東度を調整した。必要に応じ四重極電子レンズ21 4により半導体基板 216上の所望の照射領域に電子

を照射することもできる。

以上の構成により、 イオンピーム218による帯電を中和し、不要な金属の混入を防止しつつ、 均一で高精度なイオン注入を実現できた。

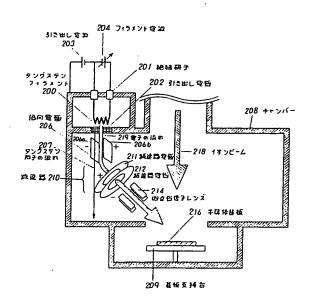
本発明の実施例において、フィラメント200およ

び引出し電極202の材質はタングステンを用いたが モリブデンやタンタルなどの他の金属を用いた場 合でも半導体基板 216への金属混入防止効果は同様 に期待できることは明かである。 また 電子の発 生方法として熱電子放出を用いたが アルゴンガ スなどを高周波や直流電圧によってグロー放電分 解して電子を発生することも考えられる。 この方 法は不要な金属原子を熱電子放出より多く発生し てしまうために 従来の技術では用いることが困 難であったが 本発明の方法によれば問題なく用 いることができる。 さらに 電子の偏向方法に静 電界偏向を用いたが 磁界を印加するごとによっ ても電子の軌道を偏向できる。 静電界偏向と磁界 偏向を組み合わせることも可能であり、 複数個毎 の組合せであっても構わない 四重極電子レンズ でも多少の偏向が可能である。 また 成速器は必 ずしも用いなくてもよく、 装置を簡略化すること も考えられる。 引出し電圧のみでも電子の運動エ ネルギーを制御できるからである。 ただしこの場 合 電子の引き出し効率が低下してしまうので

#### 発明の効果

本発明の電子照射装置によって、フィラメントなどの電子を発生する機構あるいは二次電子発生機構で発生した金属原子を物品に飛来させずに電子被照射物に電子を照射することができ、従って電子被照射物を金属で汚染することがなく、高精度に物品を加工することを可能とする電子照射装置を提供することができた。

第 1 図



### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示すイオン注入装置のエレクトロンシャワーの主要部分の概略図 第2図は本発明の実施例の効果を示す分析結果一覧図 第3図は従来例を示す一般に市販されている大電流イオン注入装置用のエレクトロンシャワーの概略図である。

100・・・タングステンフィラメント、110・・・熱電子、120・・・アルミニュームターゲット、130・・・バイアス電圧 140・・・二次電子、150・・・ステンレスフレーム、160・・・開口部、200・・・タングステンフィラメント、202・・・引出し電極、204・・・フィラメント電源、206・・・偏向電極、207・・・タングステン原子の流れ、208・・・チャンバー、209・・・基板支持台、210・・・減速器 211、212・・・減速器 電極、214・・・四重極電子レンズ、216・・・半導体基板、218・・・イオンビーム、219・・・電子の流れ。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

愆 2 図

	付息元华度度 (ctoms/cm*)			
元祭	従攻方法	本発明の実施例の方尺		
Al	2 = 10 4	1 × 10 12		
Cr	2 * 1013	検出限界(4 * 10")以下		
Cu	2 = 10"	位出码界(4×10")以下		
Zn	8 = 10"	後出敗界(4×10")1×下		
w	6 = 10"	移出PH界(1×10")以下		
Fe	3 × 10"	位出限界(1:10")以下		

第 3 惣

